

お客様の電気電子のお困りごとを TMU ネットワークにより解決いたします

2017 年より本格的に力を入れているのが回路図復元と新規開発案件

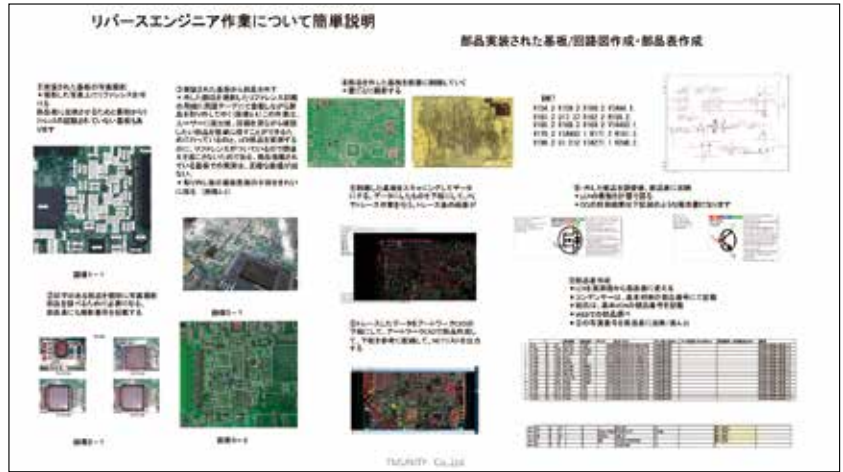
回路図復元は、実装された基板（特に多層基板）から回路図・部品表を復元する作業の事です。

コピー製品を作るのではなく、自社にない技術を他の基板を解析して、自社製品に反映。

「自社製品で長年使用しているが、回路図、部品表が無いので故障時の対策、予備基板作成したい」

この様な時に活躍するのが回路図復元作業です。

新規開発案件では、高齢者向け管理システム、呼吸・脈拍・動きを 3G データ通信でクラウドに送り管理します。AI 健康診断等も考えています。その他、翻訳システム等進めています。



得意技術

片面～多層基板での回路図復元（基板のリバーエンジニアリング）

回路設計から部品実装・筐体とまで一貫してお受けできます。海外等も手配できます。

メインは回路設計からですが、製品に絡むケーブル等も国内・海外に手配可能です。

主要事業・主要製品

電子回路設計から基板制作・部品実装・筐体等

基板のリバーエンジニアリング（多層基板）

リライフシステム（バイタルセンサー）

振動スピーカーシステム

携帯型翻訳システム

働きやすい・働きがいのある職場づくり

少人数なので、今後の製品で売り上げを上げて、環境づくり、福利厚生等を充実させて行きたい

｜ グローバルビジネス ｜

リライフシステム等の健康関連システムを海外に展開していく準備・調査等を進めている。

｜ 主要設備・研究体制 ｜

回路図設計 CAD/ ネットワーク設計 CAD/ 編集 CAM/ オシロスコープ/ マイクロ顕微鏡

｜ 主要取引先 ｜

飯田通商・伯東・富士通コンポーネント・ホクト・カマルク・東亜エレクトロニクス

｜ 取引先金融機関 ｜

横浜信用金庫・川崎信用金庫・横浜銀行・三井住友銀行

得意な顧客・市場分野

- ・電気電子機器メーカー
- ・新規開発案件を考えられている企業

今後の展開について

- ・健康にかかわる製品の開発、リライフシステム製品の海外展開
- ・基板のリバーエンジニアリングは、海外展開を進める

名称	カブシキガイシャティール・エム・ユニティー 株式会社ティール・エム・ユニティー	代表者	松井 康高	担当窓口	松井 康高	資本金	1,000 万円	従業員数	8 名
所在地	〒 224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-38-10			TEL	045-482-4192	FAX	045-482-4191		
HP	http://www.tmu-reverse.com/ http://www.tmunity.co.jp			E-mail	y.matsui@tmunity.co.jp				